

# Glas 8360

## Technische Daten

Glastyp/Anwendung	Bleifreies Weichglas Temperaturschonende Kapselung von Halbleiterbauelementen (Dioden)
Physikalische Daten (Richtwert)	Mittlerer linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient $\alpha(20^\circ\text{C}; 300^\circ\text{C})$ (ISO 7991) ..... 9,1 $10^{-6}\text{K}^{-1}$ Transformationstemperatur $T_g$ (ISO 7884-8) ..... 465 $^\circ\text{C}$ Temperatur des Glases bei den Viskositäten $\eta$ in $\text{dPa}\cdot\text{s}$ $10^{13}$ (Obere Kühltemperatur) (ISO 7884-4)..... 470 $^\circ\text{C}$ $10^{7,6}$ (Erweichungstemperatur) (ISO 7884-3)..... 575 $^\circ\text{C}$ $10^4$ (Verarbeitungstemperatur) (ISO 7884-2)..... 745 $^\circ\text{C}$ Spannungsoptischer Koeffizient $K$ (DIN 52314)..... 2,9 $10^{-6}\text{mm}^2\cdot\text{N}^{-1}$ Dichte $\rho$ bei $25^\circ\text{C}$ ..... 2,66 $\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$ Elastizitätsmodul $E$ (Young's modulus) ..... 85 $10^3\text{N}\cdot\text{mm}^{-2}$ Poisson-Zahl $\mu$ ..... 0,238 Wärmeleitfähigkeit $\lambda_w$ bei $90^\circ\text{C}$ ..... 1,0 $\text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ Log. d. elektrischen Volumenwiderstandes ( $\Omega\cdot\text{cm}$ ) bei $250^\circ\text{C}$ ..... 8,5 bei $350^\circ\text{C}$ ..... 6,7 $t_{k100}$ (DIN 52326) ..... 275 $^\circ\text{C}$ Dielektrizitätszahl $\epsilon$ (1 MHz, $25^\circ\text{C}$ ) ..... 7,3 Dielektrischer Verlustfaktor $\tan \delta$ (1 MHz, $25^\circ\text{C}$ ) ..... 24 $10^{-4}$ Brechzahl ( $\lambda = 587,6$ nm) $n_d$ ..... 1,566
Chemische Beständigkeit	Wasserbeständigkeit (ISO 719) ..... Klasse HGB 3 Säurebeständigkeit (DIN 12116) ..... Klasse S 4 Laugenbeständigkeit (ISO 695) ..... Klasse A 3
	Der Schwermetallgehalt für die Elemente Blei, Cadmium, Quecksilber und 6-wertiges Chrom liegt unter 100 ppm